



1. 材质

- 1.1 胶芯:PBT
- 1.2 端子:铜(H62)
- 1.3 端子电镀:镀金
- 2. 电气特性:
- 2.1 额定电流:1.5A
- 1.1 接触阻抗:初始最大20mΩ.
- 1.2 耐压:500V.
- 1.3 绝缘阻抗:最小1000MΩ.

2. 环境特性

- 2.1 操作温度:-40 °C TO +105 °C
- 3. 产品编码

HW076

26

A

B

No. of Positions
06-64

Plating Option
A Au/10"
B Au/30"
C Au/50"
D Au/5u"
H Au/3u"
S Sn120u"
Z Special

Insulator Material Option
A BK-PBT (聚对苯二甲酸丁二酯类)
B BK-PA6T (聚对苯二甲酸己二酰胺)
C BK-PA66 (聚对苯二甲酸己二酰胺)
D BK-LCT (丁二烯化聚酰胺类)
S Special (特殊材料客户指定)
W W/PBT (白色 聚对苯二甲酸丁二酯类)

Plate type double
A DIP
B SMT

尺寸公差:	±0.60
X.	±0.38
.X	±0.25
.XX	
角度公差:	±5°
X.	±3°
.X	±2°
.XX	

图纸类型	客户图纸
比例	1:1
图页	1\1
图纸编号	HW076

铜合金	参照说明
热塑性的塑料	PBT
材料	表面处理

端子	料号
胶芯	
产品名称	

投影法	第一角
单位	mm
纸张尺寸	A4

2.0 mm

HW 鸿伟电子
HONG WEI ELECTRONICS

慈溪鸿伟电子有限公司
CIXI HONGWEI ELECTRONIC CO., LTD

系列	Hw076 系列
----	----------